

# 2020-2026年中国键合金丝 行业市场监测与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2020-2026年中国键合金丝行业市场监测与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jinshu/338477PCXJ.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

键合金丝是集成电路中用作连接线的金合金丝，又称球焊金丝或引线金丝。

智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国键合金丝行业市场监测与投资前景研究报告》共九章。首先介绍了键合金丝相关概念及发展环境，接着分析了中国键合金丝规模及消费需求，然后对中国键合金丝市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国键合金丝面临的机遇及发展前景。您若想对中国键合金丝有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 微电子封装技术与产业状况

第一节 微电子封装及其功能

第二节 IC封装产品与技术发展

一、从IC封装产品发展顺序看封装的技术进步

二、当前主流的封装产品与技术

三、IC封装产品品种的发展趋势

第三节 世界IC封装产业状况

一、世界IC封装产业总体现状

二、世界主要IC封装测试厂商

三、世界IC产业发展趋势

四、国内IC封装产业状况

第二章 键合丝的产品综述

第一节 键合丝的品种及其特性

一、键合金丝

二、键合铝丝

三、键合铜丝

四、各种键合丝特性的对比

## 第二节引线键合技术

### 一、热压键合法

### 二、超声键合法

### 三、热超声键合法

### 四、引线键合的两种基本形式

## 第三节键合丝主要常用标准

## 第四节键合丝材料主要涉及专利、标准

### 一、涉及专利

### 二、主要行业标准

## 第三章世界键合丝产业现状与市场需求分析

### 第一节世界键合丝行业现状及市场规模预测

### 第二节世界键合金丝的主要生产企业情况

## 第四章我国键合金丝行业发展综述

### 第一节我国键合金行业发展现状

#### 一、市场需求增幅较大

#### 二、行业利润空间缩小，恶性竞争普遍存在

#### 三、企业面临新的挑战 and 重组势在必行

#### 四、欧盟RoSH法令实施的影响分析

#### 五、外资企业加快进入中国市场，国内企业两极分化严重

#### 六、行业向规模化、无铅环保化方向发展

### 第二节主要地区分析

#### 一、长三角地区

#### 二、山东省

#### 三、其它地区

### 第三节应用领域需求分析

#### 一、发光二极管

#### 二、三极管

#### 三、低端IC (DIP、SOP等)

## 第五章我国键合金丝市场总体概况

- 第一节我国键合金丝生产情况分析
  - 一、我国键合金丝生产总体概况分析
  - 二、我国键合金丝在建拟建项目分析
  - 三、我国键合金丝未来生产情况预测分析
- 第二节我国键合金丝原材料供应状况分析
  - 一、主要原材料
  - 二、主要原材料历史价格及供应情况
  - 三、主要原材料当前价格及供应情况
  - 四、主要原材料未来价格及供应情况预测

## 第六章我国键合金丝竞争格局分析

- 第一节市场竞争现状分析
- 第二节企业市场占有率分析
- 第三节市场供给现状
- 第四节我国键合金丝市场竞争格局分析
  - 一市场整体格局分析
  - 二市场竞争格局走势分析

## 第七章主要生产企业

- 第一节、全球三大企业分析
  - 一、田中贵金属工业株式会社
  - 二、贺利氏控股集团
  - 三、住友金属矿山株式会社
- 第二节、国内主要企业分析
  - 一、贺利氏招远贵金属材料有限公司
  - 二、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司
  - 三、杭州菱庆高新材料有限公司
  - 四、杭州日茂新材料有限公司
  - 五、宁波康强电子股份有限公司
  - 六、北京达博有色金属焊料有限责任公司
  - 七、烟台招金励福贵金属有限公司
  - 八、贵研铂业股份有限公司

## 第八章我国键合金丝产业发展中存在的问题及行业发展趋势

### 第一节我国键合金丝产业发展中存在的问题

#### 一、原材料成本方面

#### 二、研发方面

### 第二节我国键合金丝行业发展趋势分析

#### 一、键合金丝总体发展趋势

#### 二、键合金丝产业及技术发展趋势

## 第九章行业投资机会与风险分析（）

### 第一节投资机会分析

### 第二节投资风险分析

#### 一、政策风险

#### 二、经营风险

#### 三、技术风险

#### 四、进入退出风险

### 图表目录：

图表1 封装的功能

图表2 全球十大专业封装厂商

图表3 2014年度我国半导体封装测试行业销售额前十名企业

图表4 不同键合丝电阻率对比

图表5 金属间化合物生长规律

图表6 不同键合丝机械性能对比

图表7 各种键合丝特征对比

图表8 各种键合丝优缺点对比

图表9 2016-2019年我国长三角地区键合金丝生产分析

图表10 2016-2019年我国山东地区键合金丝生产分析

图表11 2016-2019年我国其它地区键合金丝生产分析

图表12 2016-2019年我国集成电路行业增长情况

图表13 2019年集成电路出口分季度增长情况

- 图表14 2019年集成电路行业投资按月增长情况
- 图表15 2016-2019年我国集成电路产业投资情况
- 图表16 2016-2019年我国键合金丝生产量分析
- 图表17 超细OCC铜键合金丝生产建设项目
- 图表18 2020-2026年我国键合金丝未来生产情况预测分析
- 图表19 2019年主要货币计价的黄金价格走势
- 图表20 2016-2019年我国键合金丝生市场供给量分析
- 图表21 近4年田中贵金属工业株式会社总资产周转次数变化情况
- 图表22 近4年田中贵金属工业株式会社资产负债率变化情况
- 图表23 近4年田中贵金属工业株式会社销售毛利率变化情况
- 图表24 近4年田中贵金属工业株式会社固定资产周转次数情况
- 图表25 近4年田中贵金属工业株式会社流动资产周转次数变化情况
- 图表26 近4年田中贵金属工业株式会社产权比率变化情况
- 图表27 近4年田中贵金属工业株式会社已获利息倍数变化情况
- 图表28 近4年贺利氏控股集团总资产周转次数变化情况
- 图表29 近4年贺利氏控股集团资产负债率变化情况
- 图表30 近4年贺利氏控股集团销售毛利率变化情况

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jinshu/338477PCXJ.html>